

| 水膠機



| 技術規格

1	貼合精度 X,Y± 50μm
2	貼合平行度 ± 5μm
3	水膠控制量 <0.5%
4	UV 全波長功率對應

| 設備特性與優點

利用針管將UV膠塗布於基板上，並將塗布UV膠之基板翻轉，經CCD對位後與預貼合之另一基板做壓合，再利用UV光源做預固化動作，使貼合後之兩種基板預固定，最後經UV固化光源，以達基板貼合之目的。